

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 1 部門第 2 区分
 【発行日】平成25年1月24日 (2013.1.24)

【公開番号】特開2011-110334(P2011-110334A)
 【公開日】平成23年6月9日 (2011.6.9)
 【年通号数】公開・登録公報2011-023
 【出願番号】特願2009-271651(P2009-271651)
 【国際特許分類】

A 6 3 F 5/04 (2006.01)

【F I】

A 6 3 F 5/04 5 1 2 C

A 6 3 F 5/04 5 1 2 Z

【手続補正書】
 【提出日】平成24年11月30日 (2012.11.30)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 1 7 3
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【0 1 7 3】

電子部品が搭載される第 1 基板を収容する第 1 部材と、その第 1 部材に対向配置される第 2 部材と、前記第 1 基板から発生する熱を前記第 2 部材側に排気する排気手段と、その排気手段からの排気を前記第 1 部材と前記第 2 部材との間を通過させる排気経路が形成されると共にその排気経路を除いて前記第 1 部材と前記第 2 部材との間隙を塞ぐ遮蔽部とを備え、前記第 1 部材には、前記第 2 部材側へ向けて第 1 リブが突設されると共に、前記第 2 部材には、前記第 1 部材側へ向けて第 2 リブが突設され、前記第 1 リブと前記第 2 リブとにより前記排気経路が形成されていることを特徴とする遊技機 B 1。

【手続補正 2】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

電子部品が搭載される第 1 基板を収容する第 1 部材と、
 その第 1 部材に対向配置される第 2 部材と、
 前記第 1 基板から発生する熱を前記第 2 部材側に排気する排気手段と、
 その排気手段からの排気を前記第 1 部材と前記第 2 部材との間を通過させる排気経路が形成されると共にその排気経路を除いて前記第 1 部材と前記第 2 部材との間隙を塞ぐ遮蔽部とを備え、

前記第 1 部材には、前記第 2 部材側へ向けて第 1 リブが突設されると共に、前記第 2 部材には、前記第 1 部材側へ向けて第 2 リブが突設され、前記第 1 リブと前記第 2 リブとにより前記排気経路が形成されていることを特徴とする遊技機。

【請求項 2】

前記排気経路は、屈曲して前記遮蔽部の外部へ至るように形成されていることを特徴とする請求項 1 記載の遊技機。

【請求項 3】

前記第 1 リブ及び前記第 2 リブには通孔がそれぞれ貫通形成され、

前記排気経路は、前記通孔を通じて前記遮蔽部の外部へ至るように形成されていることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の遊技機。

【請求項 4】

前記第 1 リブ又は前記第 2 リブの少なくとも一方には、前記排気経路の一部を塞ぐ突起が突設されていることを特徴とする請求項 1 から 3 のいずれかに記載の遊技機。